



1

最新の超精密加工装置による 光学素子の製作

理化学研究所 光量子工学研究領域 先端光学素子開発チーム チームリーダー 山形 豊







- 1. 回折格子の加工手法
- 2. 超精密加工装置の歴史・超精密加工装置の要素
- 3. 回折格子加工による超精密加工装置の精度評価
- 4. 曲線・曲面上への回折格子加工事例
- 5. Geイマージョンングレーティングの加工
- 6. まとめと今後の展望











第3回可視赤外線観測装置子な算合単結晶ゲルマニウム プ 2013Dec17@京都大学センタンプ単結晶ゲルマニウム

4



加工条件



ワーク	ゲルマニウム単結晶 (30×30×72mm)			
加工装置	超精密 5 軸 CNC 加工機			
	ULG-100CH3(東芝機械(株))			
砥石	鋳鉄ボンドダイヤモンド砥石			
	(冨士ダイス(株))			
	(SD4000N100M: 60 $\phi \times 5W \times 5x \times 6H$)			
	(SD20000N100M: 60 $\phi \times 5W \times 5x \times 6H$)			
電解ドレッシン	ELID 電源 ED-1503T(冨士ダイス(株))			
グ条件	電圧 Vp=60V, 最大電流 Ip=5A			
	パルス間隔 τon=5μs			
	パルス波形 矩形波			
加工条件	砥石回転数 5000rpm			
(#20000 のとき)	送り速度 600mm/min (X 方向)			
	切込量 1μm/回			





加工の様子







加工されたゲルマニウムイマージョングレーティング













■格子形状の測定 -ダイヤモンド砥石の摩耗により先端が丸まっている

-格子面が理想形状に比べて傾いている

→ 2µm帯用の回折格子を加工するためには、砥石の摩耗を低減する必要がある。

 $\rightarrow 10\mu m$ 帯用の回折格子であれば、実用的なImmension Gratingの加工が可能



■表面粗さの測定 _{表面粗さ}測定器 サーフテスト701(ミットヨ(株))

ーrms表面粗さ(回折効率に比例)・・・30.7nmRq

→ 2µm帯用の回折格子としては、散乱が大きすぎる。

→ 10µm帯にお第3回す視券%線截動装置子ワークショッ



光学特性評価結果



Far field image



加工されたGIG



オプティカルフラット



9





- 1. 天体観測用の中間赤外線高分散分光器の分散素子としてゲルマニウム Immersion Gratingを、ELID研削を用いたマイクロ研削加工により試作し、各 種評価を行った。
- 試作したImmersion Gratingは2.2µm帯で使用するためには、格子形状、表面 粗さともに改善が必要。
- **3**. 現状の加工方法によれば、10μm帯用のImmersion Gratingであれば、製作は 可能である。
- 4. 砥石の改質(砥粒粒度、集中度、ボンド材)や加工方法の改善により、表面粗 さ・格子形状とも向上が見込まれる。

第3回可視赤外線観測装置子ワークショッ

回折格子の加エ



機械刻線式(ルーリングエンジン)

- 金などの軟質金属上に、バニシングと呼ばれる手法で刻線を行う方法。(塑性加工)
- 40年以上前からレーザー測長器と高精度機械送り機構の組み合わせにより実現されている。
- ブレーズ化された回折格子の製作が可能
- 迷光(表面粗さなどのランダムな形状誤差による散乱光)はやや大きい
- 限定された曲線加工が可能
- ホログラフィックグレーティング
 - 光の干渉を用いたフォトリソグラフィ(写真露光)により格子を生成
 - ピッチ精度が非常に高い(特に、周期的誤差が少ない)
 - イオンエッチングによりブレーズ形状を生成することも可能(角度は制約あり)
 - 迷光のレベルを非常に低くできる
- イオンビーム加工

RIKEM

- イオンビームの滞留時間を制御することにより格子を加工
- 微細な格子を高精度に加工可能
- 加工速度が遅い
- フォトリソグラフィ
 - 半導体製造に用いられるフォトリソグラフィ+エッチングにより格子を生成
 - 精度は高いが、階段状の構造となる
- 超精密切削(研削)
 - 自由な曲線、ブレーズ形状、曲面形状の加工が可能
 - 迷光、ピッチ精度の向上が課題

第3回可視赤外線観測装置子ワークショッ

プ 2013Dec17 @ 京都大学セミナーハウ





回折格子による 超精密加工装置の精度評価

第3回可視赤外線観測装置子ワークショップ 2013Dec17 @ 京都大学セミナーハウ

ス



使用した超精密加工装置の仕様



装置	ULG-100A	ULG-100D(SH3)	ULG-100DH3
製造	1994年	2003年	2004年
年			
X軸	ボールネジ	リニアモーター	リニアモーター
	V-V ローラー	V-Vローラー	V-Vローラー
Y軸	ボールネジ	ボールネジ	リニアモータ
	V-V対向	V-Vエアーバックア	V-Vエアーバックア
		ップ	ップ
Z軸	ボールネジ	リニアモーター	リニアモーター
	V-Vローラー	V-Vローラー	V-Vローラー
主軸	自成絞り 空気	多孔質絞り	多孔質絞り
	軸受け	空気軸受け	空気軸受け
制御	FANUC 1	FANUC 15i	FANUC 15i
装置	5 M B		
防振	積層ゴム	エアーバネ+位置制御	エアーバネ+位置制御
装置			





ス











回折格子加工試験

- 加工条件
 - 被加工物:無電解Ni-Pメッキ、工具:単結晶ダイヤモンドバイト(剣先84度)、送り速度:25mm/min、加工ピッチ3µm、切り込み5µm、加工面積10x10mm、約3300本
- 試験項目
 - ・ 断面形状(全体)、回折パターン検証(定性的、定量的)











回折格子外観(デジタルカメラによる写真)



回折格子拡大臺裏佔保留發音微分干涉顕微鏡)





回折パターンの形から回折格子の加工誤差要因が推測できる

100Aは、X軸方向に主に周期的誤差が、Y軸方向に ランダム、周期的双方の誤差が含まれていると予測される





回折格子による回折パターンの計算

$$u(l-l_0) = C \sum_{m=-N/2}^{N/2} \exp\left\{j\frac{2\pi}{\lambda}m(l-l_0)d\right\} \int_{-d/2}^{d/2} \exp\left[j\frac{2\pi}{\lambda\cos\varepsilon}\left\{\sin(\theta+\varepsilon)-\sin(i-\varepsilon)\right\}\right]d\xi$$

ただし、C:定数、j:虚数単位、λ:波長、N:格子本数、I、I₀:入射光、出射光の方向余弦、 d:格子ピッチ、ε:ブレーズ角

回折光強度:
$$I = |u(l-l_0)|^2$$

・周期的ピッチ誤差の影響を計算するため
 に、*d*に誤差成分を加算した*d*_Nを用いて
 計算を行う

$$\xi_N = Nd_0 + A\sin(2\pi \frac{d_0N}{\lambda_m})$$
$$d_N = \xi_{N+1} - \xi_N$$



プ 2013Dec17 @ 京都大学セミナーハウ ス



スポットアナライザーによる詳細分析





19







実験結果一回折パターン

第3回可視赤外線観測装置子ワークショッ

プ 2013Dec17 @ 京都大学セミナーハウ







Horizontal position (μ m)

	ピーク1		ピーク 2		平均值		
ピーク	離散距離(µm)	ピーク値(%)	離散距離(µm)	ピーク値(%)	離散距離(µm)	ピーク値(%)	離散角度(°)
100Aその1	-73.5	21.63	64.5	14.93	69	18.28	1.32E-02
100Aその2	-1153.5	1.91	1153.5		1153.5	1.76	2.20E-01
1 0 0 D (SH3)	-348	18.2 ⁷	3回可倪亦外稼餛淇 2 <u>2013Dec17 @ 京</u> 都	则装直ナワーハン 11.9 靴大学セミナーハ	ヨツ 345	15.05	6.59E-02



解析結果



- 観測されたピークの離散角度およびピークの高さから、変動量を計 算した。
- 100D(H3)はほとんどピークが見られないため計算不能であった。



	平均值			変動要因	
ピーク	離散距離(µm)	ピーク値(%)	離散角度(°)	周期(mm)	振幅(nm o-p)
100Aその1	69	18.28	1.32E-02	2.81	344.61
100Aその2	1153.5	1.76	2.20E-01	0.17	106.91
1 0 0 D (SH3)	345	15.05	6.59E-02	0.56	312.69

第3回可視赤外線観測装置子ワークショッ

プ 2013Dec17 @ 京都大学セミナーハウ



まとめ



- 回折格子を加工し、その回折パターンを観測することにより加工装置の送り精度を検証する手法を提案した。
- シミュレーションにより、回折パターンと送り誤差との関係を明らかにした。
- 3種類の超精密加工装置を比較することにより、送り誤差の情報を 得ることができた。
- 特に、リニアモータを採用した2台の比較では、Y軸のボールネジ駆動による誤差のみを抽出することができたと考えられる。
- 現在の回折格子による試験法ではリニアモーター型超精密加工装置の送り精度を検証することは困難と考えられるため、更に分解能を高める工夫が必要と考えられる。
- こうした手法は、従来の測定方法では判別が困難な導光板の"むら"の定量的評価や、ナノメータの精度を持つ加工装置の評価に応用できると考えられる。

第3回可視赤外線観測装置子ワークショッ





曲線・曲面上への回折格子加工





ホログラム光学素子の適応分野

- 可視光•真空紫外光•X線分光 素子
- 光計測装置
- 光ディスクピックアップ光学系
- 光通信・光ファイバー光学系
- 分光分析装置





工具回転法によるHOEの加工



- 4軸制御可能な超精密加工装置を使用
- 単結晶ダイヤモンド工具による超精密切削加工
- 工具を回転させることにより溝の幅を変化させる





Fabrication condition test -- material





第3回可視赤外線観測装置子ワークショッ プ 2013Dec17 @ 京都大学セミナーハウ





Fabrication condition test -- material

• Surface Profile Data measured by AFM



第3回可視赤外線観測装置子ワークショップ 2013Dec17 @ 京都大学セミナーハウ

ス







- Optical function: refractive convergence
- Elliptical curves (interference fringes of incident and output rays)





加工試験結果



<u>Common HOE design data</u> Incident Angle : 30 deg. Wavelength: He-Ne 635.8nm Focal Point: (0,0,20) (mm) Elemet Position: (0,20,0) (mm)





 $\frac{1 \text{ mm HOE}}{1 \text{ pitch:} 2.94 \sim 3.2 \mu \text{m}}$ blaze angle: $7.13 \sim 7.85 \text{ deg.}$ depth: $0.406 \sim 0.401 \mu \text{m}$ line # : 326



 $_{\phi 3}$ mm HOE pitch:2.73~3.54 μ m blaze angle:6.38~8.52deg. depth: 0.39~0.41 μ m line # : 980

ス





5軸加工による制御方式



座標の計算



•被加工面はSRの球面

・工具旋回はY軸周りのみ
 を考慮し、X軸周りは無視
 する.

•スキューを加えるためにC 軸を使用

<u>→5軸制御</u>





加工の手順

- ・球面切削用工具および、溝切削用工具の中心出しを行う.
 (テストワーク)
- B軸の角度を変化させて中心出しを行いRb,αbを求める.
- 被加工物を正面旋削によりR=1000mmに加工する。
- 5軸制御にて溝加工を行う.





加工の様子

















- 超精密加工(切削、研削)による回折格子加工は、迷光・格子ピッチ精度の向上が課題であったが、近年の超精密加工装置は、ルーリングエンジンの精度を超えるレベルまで到達しつつある。
- これらのことから、超精密加工の自由度(ブレーズ角、材質、 加工手法、曲面・曲線加工)を考慮すると、今後は超精密加 工装置による回折格子加工が総合的性能として最も優れて いる可能性がある。
- 赤外分光素子において、用いられるSi、Geなどの加工に関しても研削のみならず切削工具による高精度な加工が実現できる可能性がある。



謝 辞



本研究にご協力いただいた各氏に謝意を表します。

超精密加工全般

理研 先端光学素子開発チーム 森田晋也 中部大学 鈴木浩文 東京大学 樋口敏郎 長津製作所 牧野俊清 ならびに関係者

Geイマージョングレーティング 森田晋也 海老塚昇、 平原靖大、 大森整

曲面回折格子

森田晋也、守安精、大森整、滝澤慶之、清水裕彦

(敬称略)





ご清聴ありがとうございました。

